

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：苏州珂玛材料科技股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]

(续上表)

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026年半年度往来资金的利息(如有)	2026年半年度偿还累计发生金额	2026年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	四川珂玛材料技术有限公司	全资子公司	应收账款	124.98	302.67	-	124.98	302.67	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川珂玛材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,709.58	1,800.00	17.11	2,018.12	1,508.57	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川珂玛材料技术有限公司	全资子公司	其他应收款	13.69	28.93	-	30.81	11.81	费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽珂玛材料技术有限公司	控股子公司	应收账款	184.22	0.76	-	184.22	0.76	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽珂玛材料技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3,678.21	11,500.00	69.21	5,001.09	10,246.34	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽珂玛材料技术有限公司	控股子公司	其他应收款	4,284.67	223.05	-	359.66	4,148.06	费用及设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡塞姆高科金属陶瓷有限公司	全资子公司	应收账款	115.82	63.62	-	46.20	133.25	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡塞姆高科金属陶瓷有限公司	全资子公司	其他应收款	9.33	5.14	-	14.47	-	费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州铠欣半导体科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,070.80	16,456.50	115.16	16,427.87	10,214.60	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州铠欣半导体科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.72	-	0.72	-	费用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南铠欣新材料科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,103.07	3,991.00	28.79	2,915.13	3,207.73	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南铠欣新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	12.69	7.39	-	-	20.08	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铠欣半导体(苏州)有限公司	控股子公司	应收账款	10.30	5.20	-	-	15.50	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铠欣半导体(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款	251.39	850.00	5.42	553.67	553.14	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铠欣半导体(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款	90.00	-	-	-	90.00	设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州珂玛电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.80	-	-	0.80	费用	经营性往来
总计				22,658.77	35,235.78	235.70	27,676.93	30,453.32		

公司法定代表人：刘先兵

主管会计工作负责人：仇劲松

会计机构负责人：张金霞